(3) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—137317

fint. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和58年(1983)8月15日

H 03 H 9/17 3/02 9/54

7190-5 J 7190-5 J 7190-5 J

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 9 頁)

### **分圧電薄膜複合振動子**

②特

顧 昭57-19105

②出

願 昭57(1982)2月9日

仍発 眲 者 井上武志 東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

仍発 明 者 宮坂洋一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

切出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内原晋

### 発明の名称

狂電薄膜複合扭動子

#### 存許請求の範囲

- (1) 半導体あるいは絶録体からたる薄膜上のその 厚み方向に、電極、圧電薄膜、電極の膜に形成 してなる多層構造の振動部位を有し、彼振動部 位の周囲の前記半導体あるいは絶縁体からなる **湿膜側を強板で支持した構造の薄膜振動子にお** いて、援動部位の厚み方向の中央部分に前配圧 電梯膜の共振腐波数の温度係数とは特号の異な る材料からなる薄膜を形成したことを特徴とす る圧電器膜接合振動子。
- ② 半導体あるいは急急体からなる薄膜上のその 厚み方向に、電框、圧電等膜、電框、半導体も るいは絶象体からをる律護の順化形成してなる 多層構造の摄動部位を存し、該振動部位の周囲 の一方の面を基板によって支持した構造の薄膜

極動子において、振動部位の厚み方向の中央部 分に前記圧電弾膜の共振周波数の温度係数とは 符号の具なる材料からなる薄膜を形成したこと を特徴とする圧電程度複合振動子。

#### 発明の詳細な説明

本発明は、フィルタ,発掘子等に使用される圧 電振動子に関し、特にVHF,UHF帯において 基本原み提動を用いて使用できる高安定の高調波 用圧電提動子に関するものである。

一般に、高周波帯において使用される圧電振動 子は、存板の厚み扱動が用いられている。従来、 高周波用の圧電振動子として、

- (1) 水晶、圧電セラミックス等の圧電板を薄く研 磨し、その基本扱動を用いた圧電振動子。
- (2) 水晶、圧電セラミック板等の高次提動を利用 した高次モード扱動子。
- (3) 圧電性栽着膜を基板上につくり、圧電性敷着 腹を励振して基板を高次振動させて用いる複合 摄動子。

特開昭58-137317 (2)

等がある。ここで(1)による場合には、水晶、圧電セラミックス等の圧電物質を薄くすれば、板厚に反比例して基本共振周波吸が高くなるかしかし、板厚を薄くすればするほど根検加工の困難さか増すため、現在板厚が30~40mmで50MHs組織を開発した。ので電気機械結合係吸附による場合がある。で電気機械結合体ので電気機械結合を受開にしたより電気機械結合を受けたより電気機械結合を受けたより電気機械結合を受けたよりでは、またより電気機械結合を受けたより電気機械結合を受けたより電気機械結合を受けたより電気機械結合を受けたより電気機械結合を受けたより電気機械結合をできない低次機動がスプリアスとなるを使けたよる場合は、基板の高次振動を使うので、た(3)による場合は、基板の高次振動を使うのでは20と同一の欠点を有している。

一方、数百MRLの高周波帝において、電気機械 結合係数の大きな圧電提勤子を得る方法としては スパッタ法等の薄膜製造技術とエッチング技術を 用いる方法が知られている。つまり、シリコン, 水晶などの基板上に、半導体, 絶縁体あるいは金 属の薄膜と圧電薄膜とを層状に作製し、摄動子と して使用する部分の基板をエッチングによって除 会することにより、振動部分は半導体, 絶縁体あ

蒋篪の農厚を示している。次に第2箇に、第1図 に示した構造の 2nO/8iOa被合匠電振動子の810g 膜13と ZnO膜14との膜厚比 ta:/tp: に対す る基本厚みたて共振開波数温度係数 TKfr(ppm /で)の関係を理論的に求めたものを示す。尚 ZnO胰及び 8iO. 膜の周波数温度係数は、それぞ れ-61.5 ppm/C, 119.5 ppm/C である。第 2 図から、 tai/tpi が約 0.5 のとき零温度係数 が得られていることがわかる。しかしまがら、こ の構造では、零価度係数を与える膜厚比において BiO: の腰厚が相当大きくなり、基本厚みたて扱 動の振動節点に関して ZnO膜が対称の位置から相 当ずれてしまうために、3次、5次…といった奇 数次高調波の他に2次、4次、…といった偶数次 高関注がスプリアスとして強勢に励揺されるとい った欠点があった。

第1回に示した ZnO/SiO。複合圧電揺動子において発生する偶数次高調液を抑圧する似みとして 第3回に示したように ZnOの圧電が膜14の両面 に、 ZnO静腹に対して上下対称に SiO。 薄膜13。 るいは金属の薄膜と圧電薄膜からなり、その外層部を基板によって支持された構造の圧電薄膜動子がそれである。このような、圧電薄膜振動子は、その摂動部分を機械加工に比べてはるかに薄くできるのでVHP,UHP帯においても基本摂動を利用することができる。しかし、圧電薄膜として用いられる代表的な圧電材料である ZaO, CdS. AdN特は、周波数温度係数が大きいため、温度安定度の高い圧電振動子を得ることはできない。

この対策として、圧電材料と開波数温度係数の符号が最高材料との組合わせで、圧電振動子全体としての間波数選度係数の絶対値を小さくすることが考えられる。そこで、2n0と810。の関係が異ることに着目し、第12回版ではようにシリコン基板11の表面に510。度13を形成し、この上に電極15、2n0薄膜14、電を形成し、この上に電極15、2n0薄膜14、電板16、の原で形成し、この扱動部位にあたるシリコン基板の部分12をエッチングによって取除いた構造の圧電薄膜振動子が提案されている。第12において、tp1、ta1は、それぞれ2n0、810。

17を設けた構造の薄膜被合振動子が考えられる。 このような構造では、 ZnO圧電脊膜の中央部分が 援動節点となり、 2次、 4次、…といった偶数次 高調波によるスプリアスは圧電薄膜内で電荷が相 殺されるために抑圧されるわけである。 尚、 第3 図において 2 tp z 、 ta z は、それぞれ ZnO 、810 g の膜厚を示す。

第4図に示した構造の 2nO/8iOa複合 は 2nOE 電影 に 2nO音 の 3nOE 電影 に 2nO音 の 3nOE 電影 に 2nO音 の 3nOE 電影 に 2nO音 の 4nOE に 2nO音 の 4nOE に 2nO音 を 3nOE 電影 に 2nO音 を 3nOE に 2nOE に 2nO音 を 3nOE に 2nOE に 2nOE に 2nOE に 2nO音 を 3nOE に 2nOE に

くなり、良好なエネルギー閉じ込めが行われなく なる。従って、第3 図に示した構造では、写温度 係数を得ようとすると良好な共揺応答を得ること が、閉撃になる。

本発明は上記のような ZaO/8iOa 複合振動子の 欠点を除き温度安定性が良く、基本厚みたて振動 において良好な共振応答が得られ、かつ 2 次。 4 次、等の偶版次高開液によるスプリアスを十分即 圧した圧電薄膜複合振動子を提供しようとするも のである。

本発明は半導体あるいは色線体の静設上の厚み 方向に電視、圧電精膜、電極の順に形成した多層 構造の提動部位、あるいはこの構造の上にさらに 半導体あるいは熱解体の薄膜を形成した多層構造 の援動部位を有し、該援動部位の周囲の半導体あるいは絶解体からなる薄膜側を基板で支持した構造の薄膜緩動子において、振動部位の原み方向の 中央部分に制配圧電薄膜の共振高液板の温度係数 とは特号の異なる材料からなる薄膜を形成することを特徴としている。次に本発明について評細に

である。また、扱動節点に対して、圧電膜が上下 対称の位置にあるため、2次、4次、…といった 偶数次高調波は励揺されることはない。

次に、本発明の圧電荷膜複合摄動子の基本的構 遺を第7図に示す。第7図において、71は摂動 部位の周囲を支持する基板であり、12はエッチ ングにより援動部位に対応する基板の部分に設け られた空孔である。基板71として望ましい材料 は、表面が(100)面であるシリコンである。そ の理由として、たとえばROH、あるいはエチレ ンジアミンのようなエッチング液を使用すれば (100)面のエッチング速度に比較して(111) 面のエッチング速度が非常に小さいというエッチ ングの異方性を示すことにより、(111)面方向 へのエッチングの拡がりが極めて小さく、従って 糖度良く空孔の寸法を制御できるからである。ま た、第7図において、73は、ホウ楽をドーブし たシリコン、あるいは酸化物、壁化物等の過級体 のうちいずれか一つからなる薄膜である。薄膜73 として、シリコン基板へのホウ素の拡散又はイオ

世明する。

第 5 図は、本発明の揺動子における揺動部位の一部の構造を示している。圧電薄膜 51, 52の中間部分に、薄膜 53を一層設け、この薄膜 53は圧電薄膜とは温度係数の符号の異る材料を選びこの圧電薄膜の両外側に電能 54, 55を設けた構造である。ここで圧電薄膜 51, 52 の材料として 2n0, 薄膜 53 の材料として 810<sub>2</sub> を選び、また図において 10<sub>2</sub> 10<sub>3</sub> をそれぞれ 10<sub>4</sub> 10<sub>5</sub> の膜厚を装わすものとする。

すると、第5 図に示した構造の ZnO/810t複合 振動子の膜厚比 tea/tpa に対する、基本厚みた て共振開波数の温度係数 TKfr (ppm/C)の関係 を分布定数等価値路から理論的に求めたグラフは 第6 図のようになる。第6 図から、零温度係数が 得られる膜厚比 tea/tpa は 9.085であることが わかる。即ち、 ZnOの膜厚に比べて、 BiO。 の膜厚 が小さいために、 エネルギー閉じ込め効果にほと んど支障はなく、 度好な共級応答が得られるわけ

ン性入化よって形成するか、或いはシリコン基板上にホウ素を高級度にドープしたエピタキシャル膜を成長させて形成したシリコン薄膜や、あるいは BiO: 育膜、Bi.N. 薄膜等の絶級体の薄膜を用いると、これらの薄膜はKOE、あるいはエチレンジアミンのようなエッチング液化よるエッチング速度が振めて小さいため、薄膜73の厚さを精密に制御することができる。

さらに本発明の扱動子はこの海膜73上の厚み方向に電極54、圧電薄膜51、この圧電薄膜とは共無間波数の温度係数の符号の異なる材料からなる薄膜52、電低55半導体あるいは絶象体からなる薄膜74の眼で形成したものである。半導体あるいは絶象体からなる薄膜74は係数次の高速を行なう機能をもつ。51、52の圧電薄膜が大きくりでは、現在のところ電気機械結合係数が大きくりでは、現在のところ電気機械結合係数が大きくりでは、現在のところで気機械結合係数が大きくりでは、現在のところで気機械結合係数が大きくりでは、現在のところで気機械結合係数が大きくりではが容易であることから2n0が最適である。2n0薄膜は、スパック法のVD法、イオングはアイング法により、C軸が基板面に対して重

に配向した静膜を再現性良く作製でき、しかも高い抵抗率を持った静膜となることが知られている。 次に、第7回の構造をもった圧電静膜複合振動子の一例として、圧電静膜51,52としてZnOを用い、薄膜53としてZnOと共振周波数の温度係数の具る8iO2 度、薄膜73及び薄膜74として同じく8iO2 を用いた振動子について説明する。ZnO膜51,52の厚さをtp4,8iO2 膜53の厚さを2ta4,8iO2 膜73,74の厚さをte8をとする。

このとき、この振動子の基本厚みたて振動の共 接属波数の温度係数が零となる条件の腹厚比 tau /tpu及び tau/tpuを分布定数等価回路から理論 的に求めたものを第8図に示す。第8図において 実用的な部分は腹厚比 tau/tpu が0.5以下の部 分である。0.5 より大きい場合前述のように良好 なエネルギー閉じ込めができない。 展厚比 tau/ tpuが0.5以下の部分において、写過度係数を符 るもう一方の膜厚比 tau/tpu の値はほぼ一定で 0.085~0.093の間にある。 即ち、圧電薄膜内部

おいて薄膜74を取除いた構造の圧電薄膜複合提 動子においても第7図の構造の特性に近い良好な 特性が得られる。第9回の構造において圧電源膜 51と52として2nO薄膜を用い、70膜53,54. 55としてBiO』を用いた場合、摄動子の基本原 みたて振動の共振開放数の温度係数が考となる各 農庫の比を理論的に求めたものを第10因に示す。 第9,10回において tps\_ tps は ZnO薄膜の厚 みであり、 tpy=tps+tpsとする。また tss 仕扱 動部のほぼ中央部化形成する薄膜の厚み、さら化 tarは絶象体あるいは半導体からなる薄膜の原み である。第10図からも利かるように珍膜73を・ 圧覚酵膜51、52に対して稼くすることができ る。この場合、 trs と trs が等しい構成でもよい し、 tesと tesを異なった値にして薄膜をるが振 動都位の中央部に位置するように構成してもよい。 以上の説明において圧電薄膜材料として ZnOを、 また援動部位の厚み方向の中央部に形成する薄膜 の材料としてBiO。を用いた例を示した。しかし これら以外の圧電材料及びこれらの圧電材料と共

にある 810。 膜の膜厚 tax に比べて、圧電薄膜の外部にある 810。 膜の膜厚 tax の温度保険に及ぼす影響は極めて小さいことがわかる。薄膜 7 3 パイセル、音響的な自由端に近い部分にあるため、この部分はほとんど質量として働き、この部分による圧電振動子の温度係散に及びす影響はそれほど大きくない。その圧。エチレンが移転されるとなったのである。とい 81 N、薄膜等の絶縁体薄膜、 キウ素を高濃度にドーブしたシリコン薄膜を用いても、 810 。と同様な結果が得られることは明白である。

以上は第7因において脊膜73と74の腰厚が 等しい場合である。しかし、第8図にも示すよう に圧電脊膜の膜厚(第7図において tp4で示す。) に比べ帶膜73と74の膜厚(第7図において te8で示す。)を輝くすることができ、この場合 薄膜73と74の膜厚は等しくなくとも関数次の 高関波によるスプリアス援動を抑制することができる。さらに第9図に示すような銀7図の構造に

接周波散の温度係数の符号の異なる得度用材料を 組合わせても、これらの圧電材料と環膜用材料が 互いに適切な共振周波数の温度保敷を有するなら は、本発明の特象及びその有効性は少しも失なわ れることはない。

以下、第7図、第9図に示した標準の本発明の圧電摩膜複合鍛飾子について、実施例に行って具体的に説明する。第9図に示す構造において、まず表面が(100) 団であるシリコン基板で1に の V D 法により 1.5 mm の 81。N。 伊度で3 を形成し、次にシリコン基板で1に、あらかじる手に入り、次イロカテコール及び水かに、カランに、カンボイロカテコール及び水かに、カリングをで変化で2 を設けた。 さらに 地として Au を煮をした 表。 フォトリッグ・クスペック 法により 3.4 mm の 5n 0 輝度 5 1 、0.6 mm の 81 0 mm 度 5 3 、5 1 と同じ膜厚の 2n 0 輝度 5 2 を形成した 後。リフト

特願昭58-137317(6)

の圧電標度扱動子において共振用波数 3 2 1.9 MH s. 共振央観度 2 8 0 0 , 共振周波数温度係数 - 2 2 ppm / でも得た。また第 1 1 図にインピーダンス特性を実施で示す。なおこの図中で点線で示したものは、第 1 図に示した従来の圧電線度振動子の第 2 次共振によるスプリアスを示す。この図から本発明による圧電療展振動子は第 2 次振動の抑圧に有効であることは明白である。

さらに、上記のように作製した第9回に示す圧電源展援動子のA&電極55及びZnO薄膜52の表面に12 Amの810。薄膜をスペッタ法で形成し第7回のような圧電薄膜振動子を作製した。その結果共振周波数300.0MEs、共振尖鏡度2900、共振周波数の道度係数-1.7 ppm/でを得た。このとき、第2次級動によるスプリアスは第12回に示すように、第11回の実練の特性のさらに5分の1に抑圧された。

以上、圧電器膜複合振動子のうち共振子についてのべてきたが、本発明は第13回(f)、向に示すように、相対向する多数の電電111,112,

#### 関係を示す図である。

第7回は、本発明の圧電静膜複合振動子の基本 的構造を示す図である。第8回は、第7回に示し た本発明の圧電静膜複合振動子の構造において、 ZnO、810:を組み合わせた場合の、共振周波数 の零温度保敷が得られる膜厚比の関係を示す図で

第9回は、本発明の圧電釋膜複合振動子の構造 を示す図である。

第10図は、第9図に示した本発明の圧電存 複合振動子の構造において ZnO, 810。 を組合わ せた場合の共振周波数の零温度係数が得られる関 厚比の関係を示す図である。

第11回は第9回に示した本発明の圧電移膜複合振動子のインピーダンス特性を示す図である。

第12図は第7図に示した本発明の圧電療機複合振動子のインピーダンス特性を示す図である。

第13図は、本発明の圧電薄膜複合振動子のフィルタへの応用例を示し、(パは平面図、(内は新面図を示す。

113,114を設け、左側にある111,112 の電極を入力電極、右側にある113,114を 出力電極として、多重モードを用いたフィルタも 容易に可能であることは普うまでもない。

以上静途したように、本発明に従えば温度安定 度が極めて優れ、かつ2次、4次といった例数次 高阿波によるスプリアスを十分に抑制した、高周 度様 波用圧電管合振動子を提供することができる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、従来の圧電源機を合銀動子を示す図である。第2図は第1図に示した構造の従来の ZnO/8iOa複合振動子の関邦比と共振周波数温度 係数の関係を示す図である。第3図は、従来の圧 電程膜復合振動子を示す図である。第4図は第3 図に示した構造のZnO/8iOa複合振動子の腹厚比 と共振周波数温度係数の関係を示す図である。

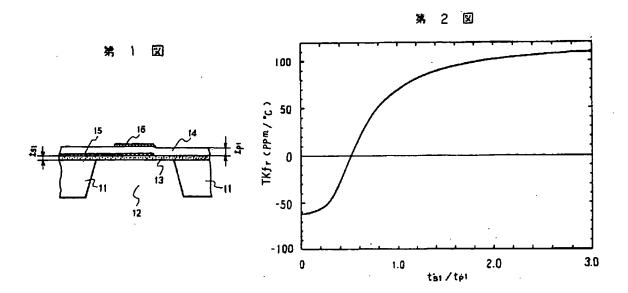
第5回は、本発明の正電薄膜複合振動子の提動 部位の一部を示す図である。第5回は第5回に示 した複合振動子の腹厚比と共振層波数温度係数の

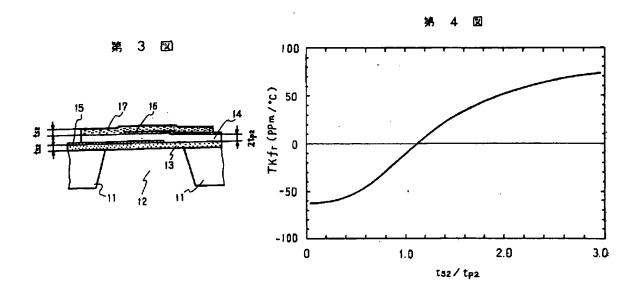
以上の数において、11,71は基板、12,72は空孔、13,17,73,74は半導体あるいは絶機体からなる頻繁、14,51,52は圧電機膜、53は51,52の圧電機膜の共振機能数と異なる符号の材料からなる頻繁、15,16,54,55,111,112,113,

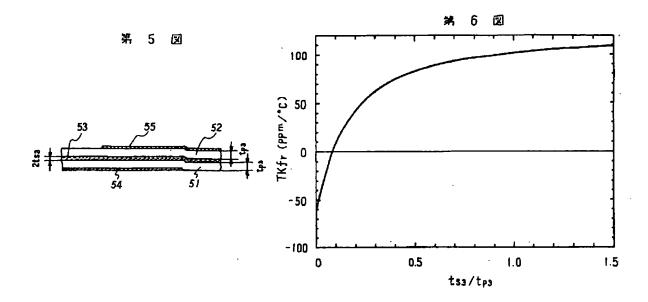
代理人 弁理士 内 原

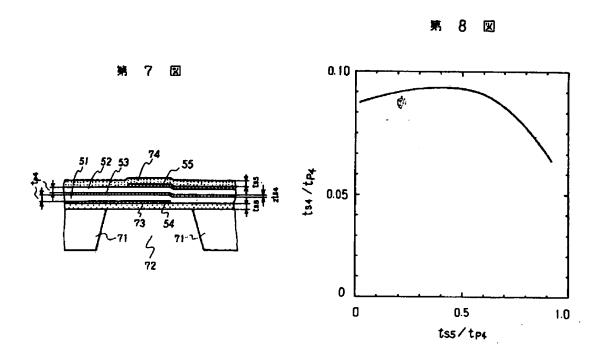


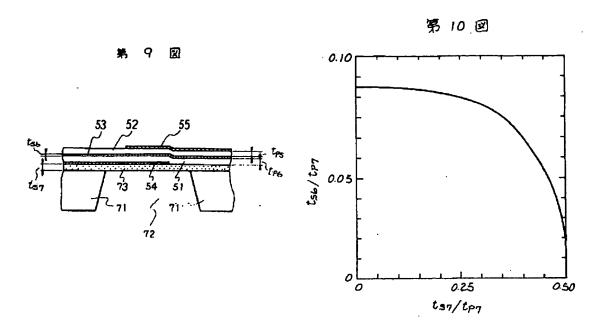
## 特別858-137317 (6)

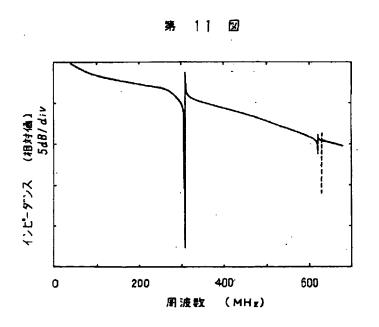












# 特開昭58-137317 (9)

